

证券代码：301379

证券简称：天山电子

广西天山电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	天山电子 2025 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2026 年 5 月 11 日 15:30-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁：王嗣纬 董事、副总裁：王嗣缜 副总裁、董事会秘书：叶小翠 副总裁、财务负责人：陈元涛 独立董事：巩启春 独立董事：娄超 证券事务代表：林泽超 保荐代表人：赵振宇 保荐代表人：孙永波
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、您好，贵公司新进企业级 ssd，年报可查到，请多介绍一下？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！目前，基于 NAND 技术的企业级 SSD 固态硬盘模组研发已经完成工程样品研发，并进入核心测试阶段。感谢您的关注。</p> <p>2、当前市场对公司“芯屏协同，算存融合”战略的认知度不足，请问公司将如何搭建高效的投资者沟通体系，推动市场认可公司价值？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视与投资者的沟通交流，将严格按</p>

照监管规则履行信息披露义务，及时、准确披露公司经营进展，保障投资者知情权。后续公司将通过业绩说明会、投资者调研、互动易等常规渠道，加强与投资者的常态化沟通，主动传递公司发展价值，推动市场更好地认可公司价值，感谢您的关注。

3、您好，天山电子已形成覆盖 PCIe 4.0、PCIe 5.0 以及 3D XPoint 混合存储的完整企业级 SSD 产品矩阵，满足不同场景的存储需求。根据公司 2025 年 4 月 26 日发布的年度报告官方确认：“报告期内，基于 NAND 技术的企业级 SSD 固态硬盘模组完成工程样品研发与性能测试，进入小批量验证阶段”，标志着公司存储业务从研发阶段正式进入商业化落地的关键节点。请多介绍一下？

尊敬的投资者，您好！公司主要专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售。公司结合自身业务进展和产品规划，相关在研项目正按计划稳步推进相关工作；新产品和新业务的培育、验证及商业化落地需要一定过程，有关产品研发进展情况，请持续关注公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注。

4、您好，作为国内专业显示领域的领军企业，天山电子(301379)凭借二十年精密制造经验与前瞻性战略布局，成功切入企业级 SSD 赛道，构建起“存储芯片+主控芯片+存储模组”的垂直整合全链条能力，为中国企业提供高性能、高可靠、自主可控的存储解决方案，请多介绍一下？

答：尊敬的投资者，您好！公司深耕触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组的研发、设计、生产和销售，具备系列化、规模化、一体化交付及快速响应服务能力，为国家级高新技术企业。公司自上市以来，始终聚焦专业显示主业，深耕细分行业龙头客户，不断优化产品结构、扩充产能布局、完善营销与供应链体系，依托成熟的精密制造工艺与研发技术积淀，立足主业进行前瞻性战略延伸，通过参与产业基金、产业投资等方式整合上下游产业链资源，强化技术创新、产品迭代与市场渠道建设，稳步做大做强新兴业务板块，持续提升综合竞争力与经营盈利水平，以稳健良好的经营业绩回报广大投资者。感谢您的关注。

5、公司拟发行可转债募资，请问募投项目的具体内容、当前进展如何，预计何时达产，对公司有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司拟发行可转债募资不超过 6.97 亿元，主要用于光电触显一体化模组建设项目（二期）、天山电子信息化建设项目及补充流动资金。目前可转债申请已获深交所受理并进入问询阶段回复，各项工作进展顺利。募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以置换。光电触显一体化模组建设项目（二期）将重点布局覆盖工业控制及自动化、智能家居、车载电子、数据存储等领域的复杂模组产品，逐步提升公司制造显示模组、存储模组及整合成为复杂模组的能力；并进一步加强与上下游企业的战略合作，整合产业链资源，构建从供应链协同、模组生产到系统集成的生态解决方案；同时，通过协同创新，共同研发满足客户个性化需求的高附加值复杂模组产品，提升公司在相关领域的竞争优势。信息化升级项目将提升公司运营管理效率，补充流动资金将保障公司核心业务、研发及募投项目的顺利推进，整体将提升公司盈利能力与综合竞争力。感谢您的关注。

6、公司布局灵山、檀圩双生产基地，请问双基地的产能利用率、协同效应如何，能否有效实现提效降本？

答：尊敬的投资者，您好！公司灵山、檀圩两大生产基地定位清晰、分工互补：灵山基地侧重 TFT 及复杂等高附加值模组生产，檀圩基地主营单色显示屏及模组业务。双基地通过产能统筹调配、生产流程优化，有效形成产业协同、资源共享格局，产能利用率保持稳健水平，持续实现生产提效与成本优化，有力支撑公司业务稳健扩张。感谢您的关注。

7、公司 2026 年一季度光电触显一体化模组建设项目有新进展，请问该进展对双轮驱动战略落地有何助力？

答：尊敬的投资者，您好！2026 年一季度公司光电触显一体化模组建设项目顺利完工转固、投入使用，进一步完善公司触显主业产能布局，补强 TP、车载及复杂模组产能供给能力。项目投产有效支撑车载电子、复杂模组等业务放量，稳固专业显示基本盘；同时依托主业产能与技术积淀，更好赋能存储新业务拓展，有力助推公司显示+存储双轮驱动战略落地实施，为后续业绩稳步增长夯实基础。感谢您的关注。

8、一季度公司经营现金流由负转正，请问具体原因是什么，后续如何持续

保障现金流稳定？

答：尊敬的投资者，您好！2026年一季度公司经营活动现金流由负转正至633.20万元，主要得益于公司经营质量的持续提升：一是订单质量优化，优质客户回款及时，回款效率显著提升；二是成本管控成效显著，各项费用管控合理，有效减少了资金占用；三是业务结构持续优化，高附加值产品占比提升，带动现金流改善。后续公司将持续强化现金流管理，一方面加强应收账款管理，优化回款流程，保障回款及时；另一方面，合理安排生产与采购计划，优化存货管理，减少资金占用；同时，持续提升经营质量，确保现金流持续稳定，为公司业务发展提供充足的资金支撑；此外，加强战略投入的资金计划管理，优化提升资金动态平衡效能，进一步提高资金使用效率。感谢您的关注。

9、2025年公司复杂模组营收同比大幅增长，请问该业务的具体表现如何，未来布局方向是什么？

答：尊敬的投资者，您好！2025年公司复杂模组业务实现爆发式增长，营收同比大幅提升，成为公司核心增长板块。业务主要聚集工业控制、智能家居、车载电子、数据存储等场景，以定制化高附加值产品为核心，依托研发制造与快速响应优势，市场竞争力持续增强。未来公司将持续加大复杂模组业务投入，持续丰富产品矩阵、提升产品附加值与客户渗透率，稳步做大业务规模，为公司业绩增长提供持续支撑，感谢您的关注。

10、公司2025年利润分配预案已公布，请问该预案的具体内容是什么，实施安排如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司2025年利润分配预案为：拟以公司总股本198,243,944股剔除已回购股份2,633,900股后的195,610,044股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），实际派发现金分红总额为人民币39,122,008.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增78,244,017股，本次转增后公司股本总额增加至276,487,961股，该预案需经股东大会审议通过，后续公司将及时披露预案实施进展。随着公司盈利结构持续改善，将不断优化股东回报机制，平衡长期发展与股东短期回报，实现公司与股东价值共赢。感谢您的关注。

11、投资者关注公司当前估值水平，请问公司如何看待当前估值，未来有

	<p>哪些措施提升估值与投资者信心?</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司的估值水平由市场决定，目前公司经营基本面、行业发展趋势良好。未来公司将通过多方面措施提升内在价值与市场认可度：一是深耕显示主业，加速 TFT 中大尺寸模组及复杂模组项目落地，提升公司盈利能力；二是持续加大研发和战略投入，突破核心技术，并向高附加值的产业链上下游关键环节延展，打造差异化竞争优势；三是优化公司治理，强化信息披露，加强与投资者的常态化沟通，主动传递公司长期发展价值；四是坚持稳定的分红政策，提升股东回报，切实增强投资者信心，推动公司估值回归合理水平。感谢您的关注。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 11 日</p>